

CV1812H/CV1813H

CV1812H/CV1813H 新一代行业专用5M/3M AI IP摄像机SoC

产品概述

CV1812H/CV1813H是面向边缘智能监控IP摄像机、本地端人脸辨识考勤机、智能家居等产品领域而推出的高性能、低功耗芯片,集成了H.264/H.265视频压缩编解码器和ISP;支持HDR宽动态、3D降噪、除雾、镜头畸变校正等多种图像增强和矫正算法,为客户提供专业级的视频图像质量。

芯片更集成自研TPU,在INT8运算下,可提供约0.5TOPS算力。特殊设计的 TPU 调度引擎能有效地为张量处理器核心提供极高的带宽数据流;并为用户提供了强大的深度学习模型编译器和软件SDK开发包。主流的深度学习框架,比如Caffe,Pytorch,ONNX ,MXI、et和TensorFlow(Lite) 框架的主流网络可以轻松的移植到平台上。

主要特性

处理器内核

- 主处理器 RISC-V C906 @1.0GHz
- 协处理器 RISC-V C906 @700MHz
- Vector加速,集成了浮点运算单元(FPU)

自研TPU

- ≈ 0.5TOPs@INT8
- 支持主流神经网络框架: Caffe, TensorFlow, TensorFlow Lite, Pytorch, ONNX和NaNe

视频编解码性能

- H.265 Main Profile
- H.264 Baseline/Main/Hig'. Profile
- H.264 编解码最大分辨率: 28Ссх1o20
- H.265 编码最大分辨率: 2280×1620
- H.264编解码性能:
 - 2880x1620@30fps+720,575@30fps
 - ・2304x1296@30fp 编码 -1.20x1080@30fps 解码
- H.265编码 £能:
 - 2880x1620@3urps+) 20x576@30fps
- JPEG最大编解69性能: 2880x1620@30fps
- 支持 CBR/VBR/FIXQP 等多种码率控制模式
- 支持 感兴趣区域(ROI)编码

图像视频处理

- 图像视频90、180、270度旋转、 Mirror、Flip
- 视频OSD叠加
- 视频1/32~32x缩放功能
- 3A(AE/AWB/AF)算法
- 固定模式噪声消除、坏点校正
- 镜头阴影校正、镜头畸变校正、紫边校正
- 方向自适应demosaic
- Gamma校正、动态对比度增强、颜色管理和增强
- 区域自适应去雾
- Bayer降噪、3D降噪、细节增强及锐化增强
- Local Tone mapping
- Sensor自带宽动态和2帧宽动态

- 两轴类 医食肠抖
- 提供 た 端ISP tuning tools
- IVE矿件加速模块

う频编解码性能

次件音频编解码协议(G.711、G.726、ADPCM)支持音频3A(AEC、ANR、AGC)功能

视频接口

- 输入
 - 支持三路输入(MIPI x 2 + DVP x 1)
 - 支持8/10/12bit RGB Bayer 视频输入
 - 支持BT.601、BT.656 视频输入
 - 支持MIPI、Sub-LVDS、HiSPi接口
 - 支持主流SONY、OV、SmartSense、 GC等高清CMOS sensor
 - 兼容多种sensor并行/差分接口电气特性
 - 提供可编程sensor时钟输出
 - 支持输入最大宽度2880,最大分辨率 2880x1620
- 输出
 - 支持1个BT.601/BT.656/BT.1120 输出 接口
 - 支持4Lane MIPI-DSI 输出接口
 - 支持8080/LVDS输出接口
 - 支持串口RGB/RGB666/RGB888输出接口

音频接口

- 集成Audio codec, 支持16bit语音输入和输出
- 支持I2S/PCM/TDM 接口,支持对接外部Audio codec,提供MCLK时钟输出

安全

- 支持安全启动及升级
- AES/DES/SM4 硬件加解密
- SHA/TRNG/Secure eFuse安全硬件



CV1812H/CV1813H

外围接口

- 集成POR、集成高精度RTC
- 集成6通道ADC
- 6个I2C、4个SPI、7个UART、4组(16通道) PWM
- 2个SDIO接口,支持SDIO 3.0
- 1个USB 2.0 Host/Device接口
- 若干GPIO接口
- 集成Key scan、Wiegand、IR
- 集成 MAC PHY,支持RMII模式;10/100 Mbps 全双工或半双工模式

内存接口

- 内置 DRAM
 - CV1812H内置DDR3 2Gbit (256MB)
 - CV1813H内置DDR3 4Gbit (512MB)
- SPI Nor Flash 接口(1.8V/3.0V)
 - 支持1、2、4线模式
 - 最大容量支持256MB
- SPI Nand Flash 接口(1.8V/3.0V)
 - 使用器件本身内建的ECC模塊
 - 支持1KB/2KB/4KB 页大小
 - 对应最大容量支持16G/32G/64G
- 支持 eMMC4.5 接口(4bit,1.8V)
 - · 最大容量支持2TB

启动

- 支持从SPI NOR flash 启动
- 支持从SPI NAND flash 启动
- 支持从eMMC 启动
- 支持快速开机

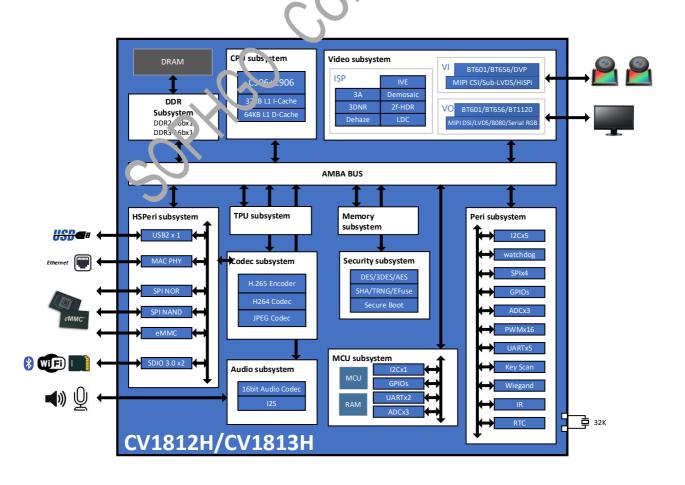
镜像烧写模式

- 支持通过SD 卡烧写镜像
- 支持通过USB device烧写镜像
- 支持通过以太网烧写镜像

物理规格

- 支持多级省电模式
- 工作电压
- 内核电压为0.9V
- IO电压为1.8V/3.0V
- 封装形式
 - CV1812H/CV1813H 使用 LFBGA 封装
 - 10mm x 10mm封芯大小
 - 管脚间距: 0.65 mm pitch

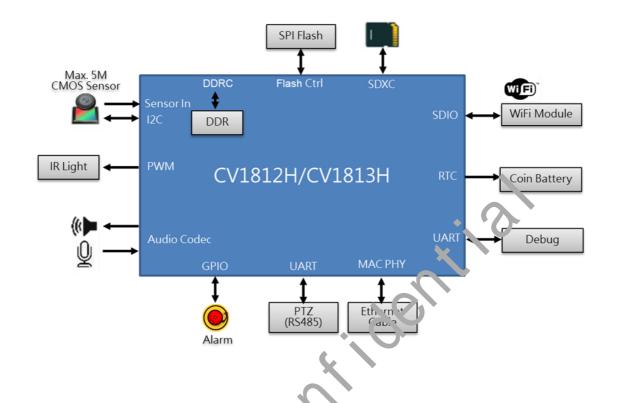
功能模块图





CV1812H/CV1813H

CV1812H/CV1813H智能IP摄像机解决方案



CV1812H/CV1813H智能人脸考勤机解决方案

